⊕ 日本国特許庁(JP)

00特許出額公開

@公開特許公報(A)

6708-5F

昭63-78761 ❸公開 昭和63年(1988)4月8日

@Int_CI,4 B 41 J H 61 C 21/314 H 01 L

厅内整理番号 識別記号 -7810-2C -8525-5E 7303-5E 111

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

サーマルヘッド作成方法

创特 爾 昭62-229383

母出 譲 昭56(1981)9月7日

❷特 顧 昭56-140653の分割

母発 明 考

東京都世田谷区北岛山7丁目21番21号 株式会社半導体工 ネルギー研究所内

株式会社半導体エネル 砂出 隙 人

神奈川県厚木市長谷398番地

ギー研究所

1. 発明の名称

サーマルヘッド作政方法

1. 茶板上に発熱体度が形成された被形成面上に 炭素を含有する気体を含む反応性気体をブラ ズマ気相伝により、分解または活性化せしめ **前記免熱体暦の上面又は側面を含む波形成面** 上に関密被膜又は炭素を主成分とする被膜か らなる耐摩托器を形成することを特徴とした サーマルヘッド作製方法。

3.発明の詳細な説明

ので、特に耐摩耗層を熱伝導率が固体中で最大で あり版も耐摩託性を有する炭素変たは炭素を主収 分とする材料により扱けることを目的としている。 本発明は発熱体層を非晶質(アモルファス以下 55という)または5~20人の大きさの敬格品住を 有する半非晶質(セミアモルファス以下SAS とい

う)の如きプラズマ気相法による100 ~450 ℃好

本発明は密熱記録用サーマルヘッドに関するも

炭素はそのエネルギバンド市が2.3eV 以上代表的 には3eVを有する絶縁体でありかつその熱伝恩本 は2.5 以上代表的には5.0(W/cm deg) とグイヤモ ンドの8.60(N/ cm des) に近いきわめてすぐれた 高い値を有する。

ましくは200~350 ℃の低温で形成する陰柔また は炭素を主成分とする材料により及けることを目 的としている。

本発明はかかる耐除氏菌または発熱器がブラズ マ気相法すなわち0.01~10terrの減圧下にて直流 露周彼500KHz~50HHz)またはマイクロ彼(例え ば2.45GHz の周波数の電磁エネルギを加えてまた はアーク放電を発生させてブラズマ化し、かかる 常磁スネルギにより気化した反応性気体例えばエ チレン、プロペン等の炭化水素ガスを活性化し、 分解せしめることにより、ASまたはSAS の絶縁性 の炭素または炭素中に水素、珪素が30モル%以下 に合有した炭素を主成分とする被膜を形成せんと するものである.

木発明はかかるプラズマ気根法により形成した

特爾班63-78761 (2)

さらにピッカース硬度4500㎏/en*以上代表的には6500㎏/en*というダイヤモンド類似の硬さを有するきわめてすぐれた特性を見出しかかる特性をサーマルヘッドに適用してすぐれた耐摩提性、懸熱高速応答性を有せしめたものである。

さらに本発明はかかる45またはSAS の450 で以下で作られた炭素中に回偏またはV断の不純物であるより需またはリンを0.1 ~ 3モルダの選集に近加すると、10-1~10-4(Ωcm)・の電気伝導度を打せしめることができる。そのためこの場合は発热素子として用い、さらにその機械的特質により耐摩耗感を必ずしも形成させる必要がない等の特性を有せしめることができるという他の特徴を対する。

本発列はさらに耐度に耐を被圧状態のプラズマ 気相法に用いるため、桑熱局の側部に対しても上 晒と同様の厚さで保護することができる。そのた めこれまでスパッタ性、常圧気相法等で作られた 場合、この側面をおおうために精果として耐墜能 層を上面の厚さ2 pp 以上(側面の厚さ0.2 p ■ 以上)を必要とした。しかし本発明においては 上面も側面もほぼ同じ厚さに形成可能なため、そ の厚さは0.1~0.3 μ ■ あれば十分であり、結果 として厚さが約1/10になったため、さらに感熱 の応答遠度を向上させることができるようになっ た。

本発明において反応性気体は使化水素例えばアセチレン(CzHz)、メタン系皮化水果(CzHz)、メタン系皮化水果(CzHz)、3 等の気体または建業を一部に含んだ場合はテトラメチルシラン((CzHz)、5i)等を用いてもよい。前号にあっては炭素に水素が30モル%以下特にSAS とすると0.01~ 5モル%と低く存在しつつも炭素同者有していた。また後者にあっては水素が0.01~20モル%を含み、さらに珪素を炭素の1/3~1/4 含むいわゆる炭素過剰の炭化珪素であり、主成分を炭素としている絶類性材料(先学的エネルギバンド巾Bz>2.3eV 代表的には3.0eV)であった。

以下に囫囵に従って実施例を示す。

実施例 1

第1回は本発明に用いられたサーマルヘッドプリンタのたで斯面図を示す。第1図(B)は、第1図(A)のA-A'の販面図を示す。(C)はB-B'の斯面図を示す。

図別において各版特にセラミック類板上にグレイズされたガラス層(2)、発熱体層(3)、電極(4)、耐原技層(3)が特別して設けられている。また第1図(C)に示す如く、感熱性がこすられる部分は発熱層(3)上に接して耐摩耗層(5)が設けられている。

本発明はこの耐摩託層(3)を提案または提案を主成分とした材料とし、この材料をブラズマ気相独により形成するため、第1図(B)、(C)に示す如く、免熱体度の側部の厚さが免洗体層上の厚さを履助一致させることができるという特徴を有する。

これは減圧下 (0.01~10 torr) であり、反応性 気体の平均自由行程が長くなり気相法を行うに数 しても観辺へのまわりこうが大きいためである。 加えてブラズマ化し反応性気体両志に大きな遅効 エネルギを与えて互いに衝突させ、四方八方への 吸煙を促していることにある。

耐摩託層に関しては、以下の如くにして作製し た。すなわち被形成両を有する苺板を反応容器内 に封入しこの反応容器を10-*tor/までに真空引き をするとともに、この基板を加熱炉により100~ 450 ℃好ましくは200 ~350 ℃例えば300 ℃に加 熱した。この後この雰囲気中に水素へリュームを 導入し、10-2~10torrにした後誘導方式または容 量均合方式により電磁コネルギを加えた。例えば 加える。電気エネルギの間波数は13.56HHz、出力 は50~500 Wとし、その実質的な電極間隙は15~ 150 aとながくした。それはプラズマ化した時の 反応性気体である炭素はきわめて安定な材料であ るため各元素または炭素が会合した会合分子に対 し高いエネルギを与え皮袋周忠互いに共有結合を させるためである。形成された被職に捌して出力 が50~150 Wモ加えた時はASが250 ~500 Wを加 えた時はSAS が、その中間ではそれらが混合した 講造が電子線回折では観察された。

特期取63-78761(3)

さらにこのプラズマ化した雰囲気に対し、良化 - 物気体例えばメチタンまたはプロパンを導入した。 0.2 ho の呼さすなわち従来の $1 \diagup 5 \sim 1 \diagup 100$ するとこの反応性気体が脱水素化し、炭液の符合 が互いに共有結合し合って、彼形成面に炭素被膜 を形成させることができた。

基版の温度が100 ~200 でにては、硬度が若干 低く、また盛板への密着性が必ずしも好ましいも のではなかったが、200 七以上特に250 ~350 七 においては、きわめて安定な強い絨形成而への密 着性を有していた。

加热処理は450 C以上にすると、基板との熱影 低係数の差によりストレスが内在してしまい問題 があり、250~450 ℃で形成された被膜が理想的 な耐摩託材料であった。

出発物質をIMS((CE,).Si) 、IES((C,H.).Si) を用いると、形成された被膜には眩暈が15~30原 子%含まれる炭梁を主成分とする被関であった。 これでも炭素のみと同様の硬度があった。熱伝器 度は炭素のみが5W/cm degであったが2~3w /cm desと少なかった。

形成させた。高周波エネルギは13.56MHzをL0~50 Wとして、AS、または50~200 WとしてSAS を形 成させた。重価の不絶物は例えばまウ素B。H。 を 用いて、またV価の不純物は例えばリンをPst 。を用いて前記した比の如く盆少なドープまたは ノンドーブをして用いた。形成された被腹中に水 常が20モル%以下に合有したが発熱させることに よりそれらは外部に放出されてしまった。

また従素においては、資施例1と同様のアセチ レンを用いた。ここにBall。/Calla = 0.01~ 3%、 PB: /C:8:=0.01~ 3%として形成させた。その 結果電気伝導度は10 °~10° (Ωcm) 'が得られ た。以上の説明より明らかな如く、本発明はその 基本思想としてプラズマ気相法を用いるため、基 仮温度が100~450 七代変的には250~400 七特 に300 でという従来の被膜形成方法で考えるなら ば低い温度で可能である。特に500 七以下である ことは基板材料としてガラスを用いる時その熱感 張の壺に対しきわめてこれを少なくし、従来の高 温処理による悲仮のそり等の大きな欠点を防ぐこ

以上の如くにして形成された炭素被膜は0.05~ **潮さであっても10°時間の使用に耐える耐摩耗性** を有していた。

实施例 2

この実験例は実施例!と同様の硬度のサーマル ヘッドを実施例しと同様のプラズマ気相法を用い て発熱体質を形成させた場合である。

その製造は実施例1と同様の条件のプラズマ気 相法とした。しかし形成される被膜が導電性(低 抗性)または半導体性であることを必要とするた め、形成された被政は□攝またはV峏の不絶物例 えばホウ葉またはリンを添加例えば不純物気体/ 珪化動気体=0.01%以下に添加したASまたはSAS の珪素被膜またはかかる不純物を不純物気体/ 炭 化物気体=0.01~ 3%に添加した抵抗性または半 導体性の炭素を主成分とする被膜を形成せしめた。

すなわち前者の珪米被験に関しては、出発物質 をシラン(SipHzm.s n≥ 1)、四フッ化珪素を用 い、同様の100 ~450 で例えば200 ~350 でにて

とができた。 そのためこれまでのサーマルブリン 夕の発熱部が1mあたり6本しか作れなかったが、 これを24本にまで高めることができるようになっ

以上の説明より明らかな如く、本発明はそのエ ネルギパンド中2.0eV 以上代表的には2.5 ~ 3eV を存する絶縁性の選光性炭素を耐限耗性材料とし て用いたこと、さらに炭素または炭素を主成分と する抵抗体または単導体を発熱体層として用いた ことを特徴としている。そのために本発明はブラ ズマ気相性によりその一方または双方を形成せし め、従来の気相法で形成された沮皮よりも380~ 500 ても低い500 て以下の温度で作ることができ、 茲版材料の選定に大きな自由度を得、低価格化に きわめてすぐれた特徴を有していた。

本発明の方法により、サーマルヘッドの発給体 暦上部と側面の厚さをほぼ周じ厚さに形成できる ため健康方法のようにその厚さの1番薄い部分の 厚さを必要量以上にすると、逆に厚く形成される 部分はその10倍も厚くなるということがない。

特開昭63-78761(4)

また、上面と側面をおおった場合、落仮と発熱 体層の密着力を高めるという効果を持つ。

本鬼男はプラズマ気相性を主として記した。しかしかかる耐摩絶性が得られる限りにおいてイオンブレーティングその他のプラズマまたはレーザ等の電道エネルギ、光エネルギを用いてもよい。

本発明の変雑例においての第1回の構造はその一例を示したもので、発熱体層を単結晶としてトランジスタ構造であってもよく、その独シリコンメサ構造、プレナー構造等に用いることができる。4回回の簡単な説明

第1図は木発明のサーマルプリンタのたで断面 図を示す。

> 特許出願人 株式会社半導体エネルギー研究所 代表者 山 妈 勇 平平側





